

國情統計通報

(第 022 號)

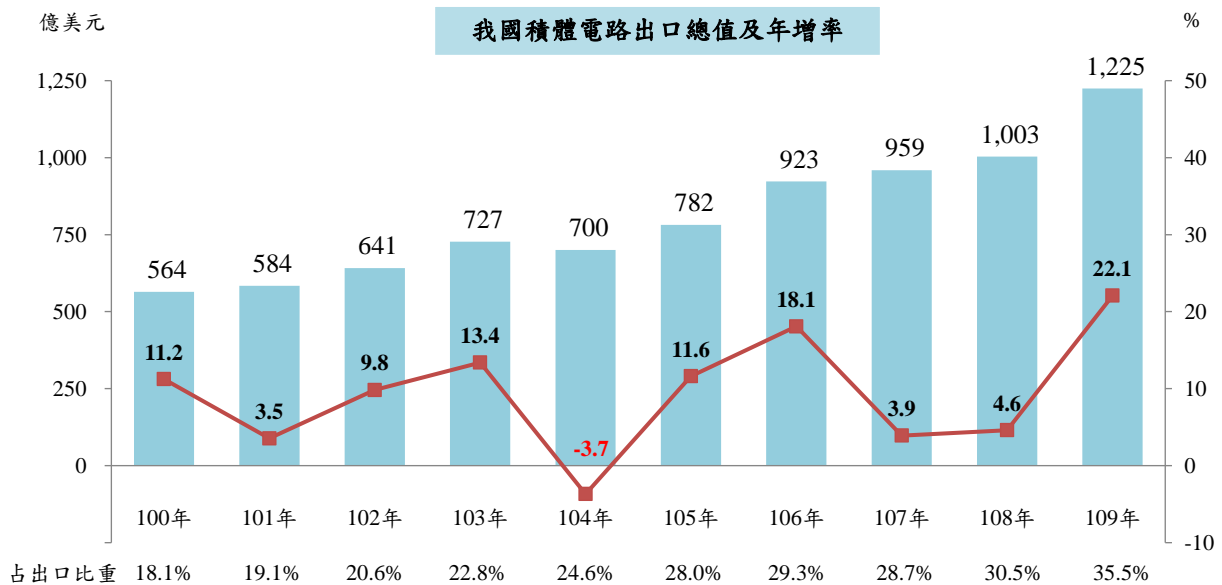
行政院主計總處

綜合統計處 (TEL: 23803504)

110 年 2 月 2 日 星期二

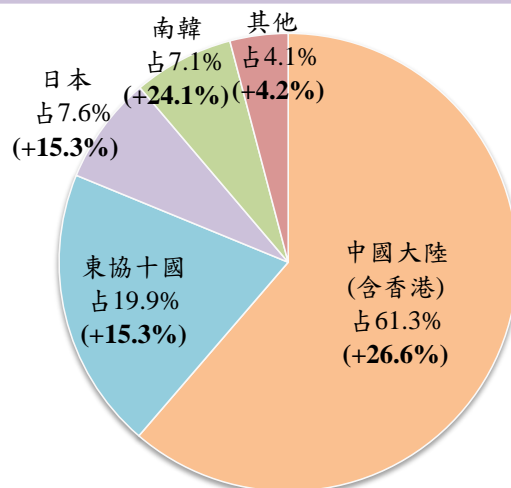
109 年積體電路出口總值占整體比重達 35.5%

一、依財政部統計，由於國內半導體廠商製程領先優勢持續發揮，遠距商機與 5G 通訊等新興科技應用熱度不減，109 年積體電路^①出口總值^②達 1,225 億美元，創歷史新高，較 108 年增 22.1%，遠高於整體出口總值之增率 4.9%，占整體出口總值比重攀升至 35.5%，較 100 年增加 17.4 個百分點，亦為歷史新高。



二、若按出口地區觀察，我國積體電路出口的主要市場向以中國大陸(含香港)居首、東協^③次之，受美中關係緊張影響，中國業者提前備貨，109 年出口至中國大陸(含香港)750 億美元，較 108 年增 26.6%，占比 61.3%，亦增 2.2 個百分點；至東協十國 243 億美元，年增 15.3%，其中受新加坡拉貨停滯影響，占比降至 19.9%，減 1.2 個百分點；出口至日本 93 億美元(占 7.6%)，年增 15.3%；至南韓 87 億美元(占 7.1%)，年增 24.1%。

109 年積體電路出口地區結構比及年增率



註：() 內為較 108 年增減率

資料來源：財政部統計處、財政部關務署海關進出口統計(12 月為初步值)。

附註：①稅則號列 8542「積體電路」。

②出口總值含出口及復出口。

③東協十國包含泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、越南、菲律賓、柬埔寨、緬甸、汶萊、寮國。

說明：本通報每週一至週五發行，並透過網際網路系統同步發送，網址：www.stat.gov.tw